PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-143513

(43) Date of publication of application: 01.06.1990

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 1/08

(21)Application number: 63-296183

(71)Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

25.11.1988

(72)Inventor: MATSUI HIROYUKI

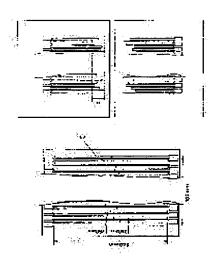
OKAZAKI AKIRA

(54) MANUFACTURE OF MASK PATTERN

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the irregurality on a split boundary line when a large area mask pattern is formed by the syntheses of a split pattern by a method wherein the boundary line between small divisions is formed in a non-linearly and irregular shape.

CONSTITUTION: When the desired large area mask pattern such as a liquid crystal electrode mask pattern, for example, is going to be divided into a plurality of small divisions, a boundary line C is formed in irregular shape, especially, it is formed into an irregular saw—tooth shape, and small area mask patterns (a) and (b) corresponding to the split small divisions are formed. When the above—mentioned small—area mask pattern (a) and (b) are compositely formed on a large area substrate, as both mask patterns are connected by an irregularlyformed boundary line C, the deviation and the like generating along the boundary line does not have regularity and continuity, or as the deviation is small, it is not recognized as a deviation by human eyes.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-143513

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

7376–5F

❸公開 平成2年(1990)6月1日

H 01 L 21/027 G 03 F 1/08

D 7428-2H 7376-5F 7376-5F

H 01 L 21/30

3 1 1 L 3 0 1 C

審査請求 未請求 請求項の数 3

301 C (の数3 (全7頁)

60発明の名称

マスクパターンの作製方法

②特 願 昭63-296183

Ż

20出 顧 昭63(1988)11月25日

@発明者 松井 博

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

⑫発明者 岡崎

暁 東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号 大日本印刷株式

会社内

勿出 顋 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号

四代 理 人 弁理士 平木 祐輔

外1名

明細藝

1. 発明の名称

マスクパターンの作製方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 微細パターンが大面積にわたって連続的に配置されて成るマスクパターンを形成するにあたり、この大面積を複数の小区画に分割した各々の小区画に対応する小面積マスクパターンを作製し、これをステッパー方式の人力で製する方法に於いて、小区画間の境界線を非直線的、かつ不規則な形状とすることを特徴とするマスクパターンの作製方法。
 - (2) 小区画間の境界線を不規則な鋸歯状とする語 求項 1 記載のマスクパターンの作製方法。
 - (3) 微細パターンが大面積にわたって逸統的に配置されて成るマスクパターンを形成するにあたり、この大面積を複数の小区画に分割し、この分割した各々の小区画に対応する小面積マスクパターンを作製し、これをステッパー方式によ

り大面積基板上で合成し、大面積マスクパターンを作製する方法に於いて、大面積を複数の小区画に分割するに際し、隣接する小区画が境界共有領域を有し、この共有領域内の個々の微細パターンが隣接する小区画のいずれかの一つに乱数配列的に属することを特徴とするマスクパターンの作製方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、大面積のフォトマスク、とりわけ画 像情報入出力デバイス及びその部品形成用フォト マスクの作製方法に関する。

〔従来の技術〕

大面積のマスクパターンを作製する方法として はフォトプロッタ、レーザープロッタ等を用いて 直接大面積の基板に描画する方法がある。しかし、 大面積用の描画装置は一般に精度上、解像力上の 性能に問題があり、精度、解像力を要求される目 的には供しがたい。また、大面積用の高精度描画 装置も開発されつつあるが、大型かつ高精度、高 解像力を満足させるには技術的障壁が高く、装置 開発コストも巨額となり、ひいては装置価格も巨額となるといった問題がある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、このステッパを用いる技術にも 欠点が見出されている。それは特に、液晶ディス プレー等の画像情報入出力デバイス及びカラーフ ィルタ等の同分野の部材に於いて重要な項目であ

於いて、A、Bの接合部に生じた誤差により第3 図~1、2、3、4に示すようなパターンのズレ を生じる。このズレ量は僅か1ミクロン程度以下 である。第3図-1に示すようなズレは上下の小 区面パターンA、Bが相対的に左右方向に位置ズ レを生じた場合である。第3図-2に示すような ズレは上下の小区画パターンA、Bの相対的位置 ズレはないが、各々のパターン寸法(線幅)にズ レを生じた場合である。第3図~3、4に示すよ うなズレは上下の小区画パターンA、Bが相対的 に上下方向に位置ズレを生じた場合である。第3 図-1、2、3、4いずれの場合に於いても、値 か1ミクロン以下の誤差により、一直線状のムラ を生ずる。この例の様に、電極パターン用マスク パターンにこのようなムラを生ずると、転写した 電極パターンにも同様のムラを生じ、このムラは 電気的特性上は大きな問題は無いものの、液晶パ ネルとしたのちにムラとして人の目に認められる 為、西像情報入出力デバイスとしては、極めて大 きな品質上の問題となる。

るムラに関する。即ち、分割焼き付けした境界線部分にムラを生じやすいのである。このムラはをとして分割した各区画間の微少な位置のスレなを区間のパクーン寸はの微少なを区域のである。には近いなか、液晶ディスプレー等の画者は一つのは極めて別である。このことは、現れるのは極めてがイス及びその部材に共通する問題である。

例えば、第1図に示すように液晶用表示電極パターンである1枚の大面積マスクパターンを上下に2分割し、小区画A、Bに対応する小マスクa、bを作製し合成する場合、そのパターンの拡大図は、第2図-1の様に示され、これが小区画A、Bにより第2図-2の様に上下2分割される。この小区画A、Bに対応するマスクパターンa、bの2枚を1枚の大面積基板上に大型ステッパーを用いて合成すると、小区画A、Bの境界線C上に

本発明者等は鋭意検討の結果、このムラが僅か 1ミクロン以下程度の誤差によるものでありなが ら人の目に認められるのは、ズレ等が境界線に沿 って規則的かつ連続的に配列されるからに他なら ないことを究明し、従ってこのムラの問題は、こ の誤差によるズレ等の配列の規則性、連続性を無 くす、あるいは小さくすることによって解決でき ることを見出し本発明に至った。

本発明は上記検討によりなされたものであり、 分割パターンの合成により大面積マスクパターン を作製するにあたり、分割境界線上のムラをなく す方法を提供するものである。

[課題を解決するための手段]

すなわち、本発明は微細パターンが大面積にわたって連続的に配置されて成るマスクパターンを 形成するにあたり、この大面積を複数の小区画に 分割し、この分割した各々の小区画に対応する小 面積マスクパターンを作製し、これをステッパー 方式により大面積基板上で合成し、大面積マスクパターンを作製する方法に於いて、小区画間の境 界線を非直線的、かつ不規則な形状、特に不規則 な組歯状とすることを特徴とするマスクパターン の作製方法である。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のマスクパターンの作製方法においては、 所望の大面積マスクパターンを分割した各々の小 区画に対応する小面積マスクパターンをウェーハ プロセス用フォトマスク技術により、電子線描画

(実施例)

以下、実施例により更に具体的に説明する。 実施例-1

第4図-1に示すような電極長 240m、電極幅 240μm、電極ピッチ 250μm×400本の液晶用透 明電極マスクパターンを作製するにあたり上下 2 等を用い、5~7インチ角のフォトマスク基板上に、措西、現像、エッチングして、高精度に作製し、次いで、上記の小面積マスクパターンを大型ステッパーを用いて、大面積基板上の所定の位置にフォトレジスト焼き付け、現像、エッチングして、一枚の大面積基板上に合成することにより大面積マスクパターンを作製する。

本発明のマスクパターンの作製方法においては、 所望の大面積マスクパターン、例えば第4図ー1 に示されるような液晶用電極マスクパターンを複数であるに分割するに極い、境界線でを不規則な形状、特に不規則な形状とし、一致のような分割された小型する。このようでのはかなが多ーンa、bを作製する。このは上では現りでは、境界線に合っては現りでは、地域によったがない。

また、本発明のマスクパターンの作製方法にお

第7図-1に示すような、画面サイズ240×150 mm、両素電極ピッチ 120×360μm、両素電極サイズ 100×300μmのTFT両素電極用マスクパターンを作製するにあたり、上下 2 分割して、 a、 b 2 枚の分割マスクパターンを外形寸法 7 インチによりウエーハプロセス用フォトマスク技術により作製した。上下の境界部は第7図-2に示すよう

に不規則な鋸歯状とした。このとき鋸歯の長さd は、最大20mmとし各锯歯の長さは乱数配列とした。 により 300㎜角の大型基板上に合成した。このと き上下のパターンの相対的位置精度は1ヵmであ り、また、上下のパターンの線幅構度は0.5μm であったが、境界部近傍のムラは認めなかった。 同様にして、境界線を一直線とした第6図に示す 方法では境界部にムラを生じた。

実施例-3

第8図-1に示すような、画面サイズ240×150 ■、西索電極ピッチ120×350μm、西素電極サイ ズ 100× 350μmの液晶用カラーフィルタ用マス クパターンを作製するにあたり、上下2分割して、 a、b2枚の分割マスクパターンを外形寸法1イ ンチによりウエーハブロセス用フォトマスク技術 により作製した。上下の境界部は第8図ー2に示 すように不規則な鋸歯状とした。このとき鋸歯の 長さdは、最大20mmとし各級歯の長さは乱数配列 とした。この2枚の分額マスクパターンを大型ス

300㎜角の大型基板上に合成した。このとき上下 のパターンの相対的位置精度は1μmであり、ま た、上下のパターンの線幅精度は0.5 μmであっ たが、境界部近傍のムラは認めなかった。同様に して、境界線を一直線とした分割方法では境界部 にムラを生じた。

実施例-5

第7図-1に示すような、画面サイズ240×150 ■、画素電極ピッチ 120× 360μm、微細パター ンmの西素電極サイズ 100× 300 μmのTFT画 素電極用マスクパターンを作製するにあたり、上 下 2 分割して、 2 枚の分割マスクパターンを外形 寸法7インチによりウエーハプロセス用フォトマ スク技術により作製した。上下の境界部は第5図 -2に示すように個々の微細パターンmを乱数配 列により不規則に配属した。このとき分割境界共 有領域の幅eは20mとした。この2枚の分割マス クパターンを大型ステッパーにより、300年角の大 型基板上に合成した。このとき上下のパターンの 相対的位置精度は1μmであり、また、上下のパ

テッパーにより 300m角の大型基板上に合成した。 このとき上下のパターンの相対的位置精度は 1 4 この2枚の分割マスクパターンを大型ステッパー 血であり、また、上下のパターンの線幅精度は0. 5μmであったが、境界部近傍のムラは認めなか った。同様にして、境界線を一直線とした第6図 に示す方法では境界部にムラを生じた。

実施例-4

第9団に示すような、画面サイズ240×180㎜、 西素電極ピッチ240×290μm、微細パターンmの 画素電極サイズ200×250μmのTFT画素電極用 マスクパターンを作製するにあたり、上下左右P、 Q、R、Sに4分割して、対応する4枚の分割マ スクパターンを外形寸法1インチによりウエーハ プロセス用フォトマスク技術により作製した。上 下左右の境界部は第5図に示すように、個々の微 細パターンmを乱数配列により不規則に配属した。 このとき分割境界共有領域の幅 e は20mmとし境界 部共有領域の中央郎Bの電極パターンも 4 枚の分 割マスクパターンに不規則に分割した。この4枚 の分割マスクパターンを大型ステッパーにより

ターンの線幅精度は0.5μmであったが、境界部 近傍のムラは辺めなかった。同様にして、境界線 を一直線とした分割方法では境界部にムラを生じ

実施例-6

第8図-1に示すような、画面サイズ240×150 ssa、 西素電極ピッチ 120× 360μm、微細パター ンmの画素電極サイズ 100× 350 μ mの液晶用カ ラーフィルタ用マスクパターンを作製するにあた り、上下2分割して、2枚の分割マスクパターン を外形寸法7インチによりウエーハブロセス用フ ォトマスク技術により作製した。上下の境界部は 第5回-2に示すように個々の微細パターンmを 乱数配列により不規則に配属した。このとき分割 境界共有領域の幅 e は20mmとした。この2枚の分 割マスクパターンを大型ステッパーにより 300㎜ 角の大型基板上に合成した。このとき上下のパタ ーンの相対的位置精度lμmであり、また、上下 のパターンの線幅補度は0.5μmであったが、境 界部近傍のムラは認められなかった。同様にして、

特開平2-143513(5)

境界線を一直線とした分割方法では境界邸にムラ を生じた。

(発明の効果)

以上から明らかなごとく、本発明によれば境界 線が不規則な形状、特に不規則な超状の小区画パ ターンを用いることによりムラの無い大面積マス クパターンを作製することができる。

また、本発明によれば隣接する小区画パターンの境界に於いて境界共有領域を設け、共有領域内の個々の微細パターンを不規則にいずれかの区画に属させた小区画パターンを用いることによりムラの無い大面積マスクパターンを作製することができる。

また、本発明によれば大面積基板上に高精度か つ高積細にパターン形成が可能となる。

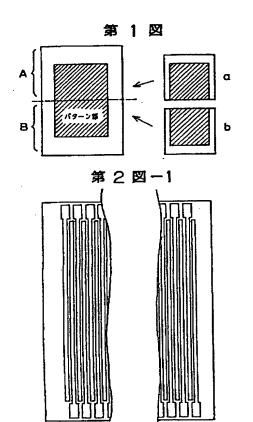
4. 図面の簡単な説明

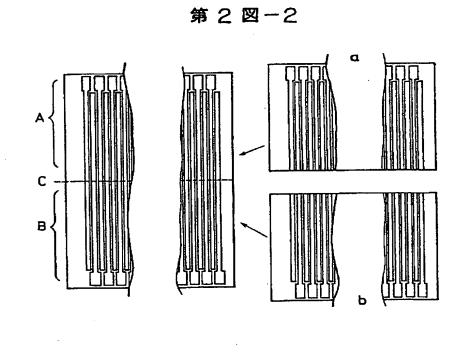
第1図、第2図-1及び第2図-2は従来のマスクパターンの作製方法を示す模式図であり、第3図-1、第3図-2、第3図-3及び第3図-4はパターンの接合部におけるズレを示す模式図

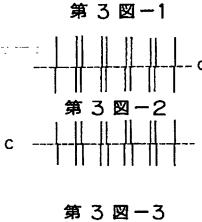
であり、第4図-1及び第4図-2、第5図-1 及び第5図-2、第6図、第7図-1及び第7図 -2、第8図-1及び第8図-2、第9図は本発 明のマスクパターンの作製方法を示す模式図である

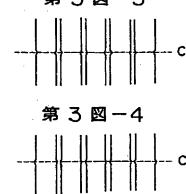
A、B…小区画 a、b…小面積マスクパターン C…境界線 d…鋸歯の長さ e…共有領域 m… 缴細パターン P、Q、R、S…小区画 p、q…小面積マスクパターン

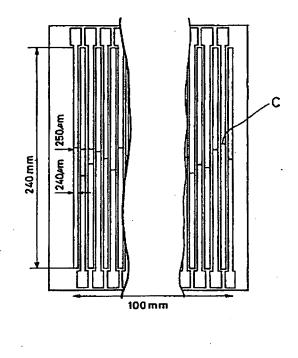
出願人 大日本印刷株式会社 代理人 弁理士 平 木 祐 輔 同 弁理士 石 井 貞 次



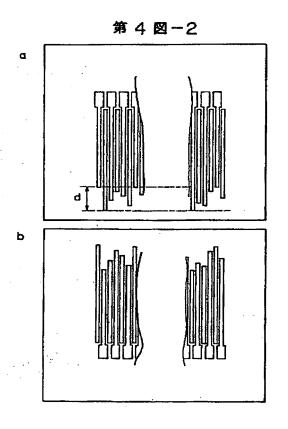


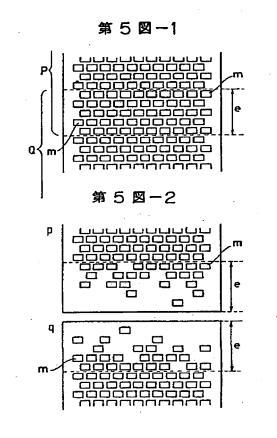


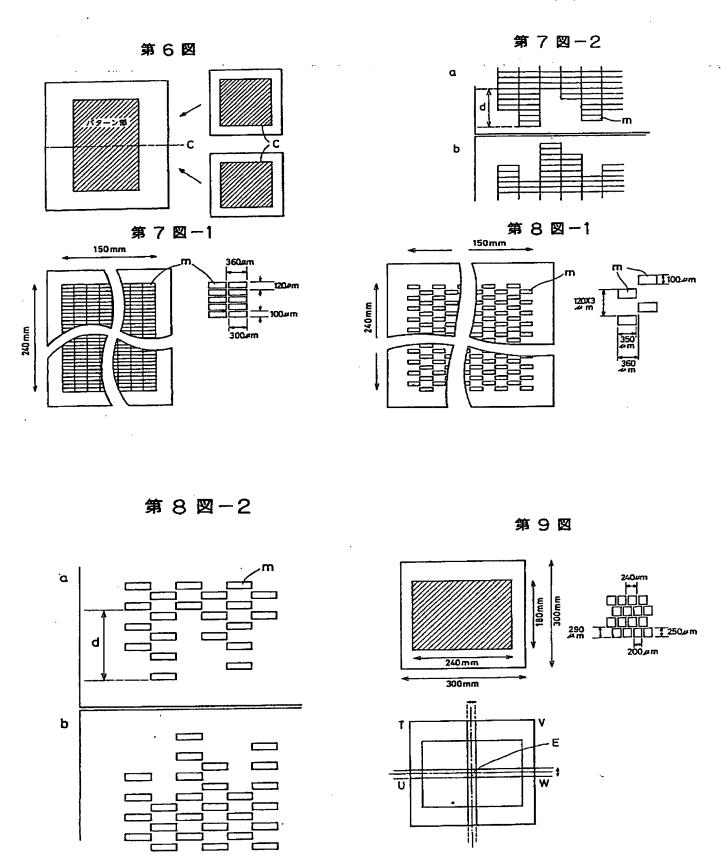




第 4 図 - 1







		7				1	
					·* *		
							W
					* -		4
		**					
	e de la companya del companya de la companya del companya de la co	and a second				***	
		the state of the state of					5
							-
				•			
	•	* * *					
			•				
					·		
•							
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						•	
					•		
		•			** * * *		
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
			\$ ×			•	
			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
	The state of the s			again and Again and Again again			